# **HIMatrix**

# Sistema de comando direcionado à segurança

# Manual F3 DIO 16/8 01





HIMA Paul Hildebrandt GmbH Automação industrial

Rev. 1.00 HI 800 539 PT

Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, incluindo medidas eficazes de controle de qualidade. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem aviso prévio.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em http://www.hima.com.

© Copyright 2015, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

#### Contato

Endereço da HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107

E-Mail: info@hima.com

Índice de	Alterações	Tipo de alteração				
revisão		técnica	redacional			
1.00	Edição em português (tradução)					

# Índice

1	Introdução	7
1.1	Estrutura e utilização do manual	7
1.2	Grupo alvo	8
1.3	Convenções de representação	8
1.3.1	Avisos de segurança	
1.3.2	Avisos de utilização	9
2	Segurança	10
2.1	Utilização prevista	10
2.1.1	Requisitos de ambiente	
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	10
2.2	Perigos residuais	11
2.3	Medidas de precaução de segurança	11
2.4	Informações para emergências	11
3	Descrição do produto	12
3.1	Função de segurança	12
3.1.1	Entradas digitais direcionadas à segurança	12
3.1.1.1	Reação em caso de erro	14
3.1.2	Line Control	
3.1.3	Saídas digitais direcionadas à segurança	
3.1.3.1	Reação em caso de erro	
3.1.4	Diagnóstico de linha com saídas digitais	
3.1.4.1	Diagnóstico de linha para lâmpadas e cargas indutivas	
3.1.4.2 3.1.4.3	Diagnóstico de linha para cargas ôhmicas, capacitivas Intervalo de teste e tempo de supervisão	
3.2	Tipo e volume de fornecimento	
3.2.1	Endereço IP e System ID (SRS)	
3.3	Placa de identificação	
3.4	Estrutura	
3.4.1	Indicadores de LED	
3.4.1.1	LED tensão de operação	
3.4.1.1 3.4.1.2	LEDs de sistema	
3.4.1.3	LEDs de comunicação	
3.4.1.4	LEDs de E/S	
3.4.2	Comunicação	
3.4.2.1	Conexões para a comunicação Ethernet	
3.4.2.2	Portas de rede utilizadas para a comunicação Ethernet	
3.4.3 3.4.4	Saídas pulsadas Botão de reset	
3.4.4.1	Carga de corrente admissível das saídas digitais	
3.5	Dados do produto	
3.6	HIMatrix F3 DIO 16/8 01 com certificação	
4	Colocação em funcionamento	
4.1	Instalação e montagem	

4.1.1	Instalação e terminais de conexão das entradas digitais	28				
4.1.2 4.1.3	Surge em entradas digitaisInstalação e terminais de conexão das saídas digitais					
4.1.3.1	Visão geral das configurações para saídas digitais					
4.1.4	Saídas pulsadas					
4.1.5	Instalação do F3 DIO 16/8 01 na Zona 231					
4.2	Configuração					
4.3	Configuração com SILworX					
4.3.1 4.3.2	Parâmetros e códigos de erro das entradas e saídas Entradas digitais F3 DIO 16/8 01	32				
4.3.2.1	Registro Module					
4.3.2.2	Registro DI 16 LC: Channels					
4.3.3 4.3.3.1	Saídas digitais F3 DIO 16/8 01					
4.3.3.1	Registro ModuleRegistro DO 8 03: Channels					
4.3.4	Saídas pulsadas F3 DIO 16/8 01					
4.3.4.1 <b>4.3.4.2</b>	Registro Module	38				
4.4	Configuração com ELOP II Factory					
4.4.1	Configuração das entradas e saídas					
4.4.2	Sinais e códigos de erro das entradas e saídas	39				
4.4.3	Entradas digitais F3 DIO 16/8 01					
4.4.4 4.4.5	Saídas digitais F3 DIO16/8 01Saídas pulsadas F3 DIO 16/8 01					
4.5	Parametrização do diagnóstico de linha					
4.6	Variantes de ligação					
4.6.1	Conexão unipolar					
4.6.2	Conexão bipolar					
4.6.3	Ligação bipolar com potencial de referência em conjunto					
5	Operação	47				
5.1	Operação					
5.2	Diagnóstico	47				
5.2.1	Entradas de diagnóstico	47				
6	Manutenção preventiva					
6.1	Erro					
6.1.1 6.1.2	A partir da versão V.6.42 do sistema operacional	48				
6.2	Medidas de manutenção preventiva					
6.2.1 6.2.2	Carregar sistema operacional					
7	Colocação fora de serviço	49				
8	Transporte	50				
9	Eliminação	51				
	Anexo	53				
	Glossário	53				

Lista de figuras	54
Lista de tabelas	55
ndice remissivo	56

Índice F3 DIO 16/8 01

Página 6 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 1 Introdução

Este manual descreve as características técnicas do equipamento e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

## 1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMatrix.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

1

O manual diferencia as seguintes variantes do sistema HIMatrix:

Ferramenta de programação	Sistema operacional do processador	
SILworX	A partir da V.7	
ELOP II Factory	Anterior a V.7	

Tabela 1: Variantes do sistema HIMatrix

As variantes são diferenciadas no manual através de:

- Subcapítulos separados
- Tabelas com diferenciação das versões, p. ex., a partir de V.7, anterior a V.7
- Projetos elaborados com o ELOP II Factory não podem ser editados no SILworX e vice-versa!
  - Sistemas de comando compactos e Remote I/Os são chamados de devices.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 7 de 58

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Número do documento
Manual de sistema HIMatrix Sistemas compactos	Descrição do hardware dos sistemas compactos HIMatrix	HI 800 528 PT
Manual de sistema HIMatrix Sistema modular F60	Descrição do hardware do HIMatrix Sistema modular	HI 800 527 PT
Manual de segurança HIMatrix	Funções de segurança do sistema HIMatrix	HI 800 526 PT
Ajuda Online SILworX	Operação do SILworX	-
Ajuda Online ELOP II Factory	Operação do ELOP II Factory, Protocolo IP Ethernet, protocolo INTERBUS	-
Primeiros passos SILworX	Introdução ao SILworX no exemplo do sistema HIMax	HI 801 239 PT
Primeiros passos ELOP II Factory	Introdução ao ELOP II Factory	HI 800 529 CPA

Tabela 2: Documentos adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

## 1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos, módulos e sistemas. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

#### 1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

**Negrito** Ênfase de partes importantes do texto.

Denominações de botões, itens de menu e registros na ferramenta de

programação que podem ser clicados

Itálico Parâmetros e variáveis de sistema

Courier Introdução de dados tal qual pelo usuário

RUN Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas Cap. 1.2.3 Notas remissivas são híperlinks, mesmo quando não são

especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo

muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta para o respectivo

ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

Página 8 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem exceção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

### A PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo! Consequências do perigo Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de não-observância resultam lesões corporais graves até a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância há risco de danos materiais

#### **NOTA**



Tipo e fonte dos danos! Como evitar os danos

#### 1.3.2 Avisos de utilização

Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo:

Neste ponto está o texto das informações adicionais.

Dicas úteis e macetes aparecem no formato:

**DICA** Neste ponto

Neste ponto está o texto da dica.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 9 de 58

## 2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do produto em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

### 2.1 Utilização prevista

Componentes HIMatrix são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMatrix devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

## 2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores 1)
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP20
Tensão de alimentação	24 VDC
1) 5	

Para equipamentos com requisitos ambientais ampliados, os valores nos dados técnicos devem ser considerados.

Tabela 3: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMatrix.

## 2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra descarga eletrostática (ESD) pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de equipamentos.

#### NOTA



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática, p. ex., na embalagem.

Página 10 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 2.2 Perigos residuais

Do sistema HIMatrix em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

## 2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

# 2.4 Informações para emergências

Um sistema HIMatrix é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha de um equipamento ou de um módulo coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMatrix.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 11 de 58

# 3 Descrição do produto

O Remote I/O direcionado à segurança **F3 DIO 16/8 01** é um sistema compacto numa caixa de metal com 16 entradas digitais e 8 saídas digitais bipolares e 2 saídas pulsadas. No caso das saídas bipolares trata-se de uma ligação em série de 2 interruptores, um comuta L+, o outro, L-.

O Remote I/O está disponível em uma variante de modelo para as ferramentas de programação SILworX e ELOP II Factory. Todas as variantes são descritas neste manual.

O Remote I/O serve para a ampliação do nível de E/S de sistemas de comando HIMax e HIMatrix e é conectado aos mesmos via safe**ethernet**. O Remote I/O em si não consegue executar nenhum programa de aplicação.

Os Remote I/O HIMatrix não possuem capacidade multimaster.

O Remote I/O é adequado para a montagem na Zona 2, veja Capítulo 4.1.5.

O equipamento foi certificado pela TÜV para aplicações direcionadas à segurança até SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 e IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) e PL e (EN ISO 13849-1). Outras normas de segurança, normas de aplicação e bases para a verificação podem ser consultadas no certificado, na homepage da HIMA.

#### 3.1 Função de segurança

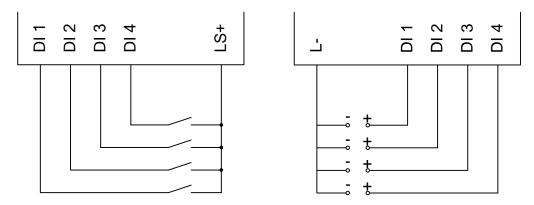
O Remote I/O está equipado com entradas e saídas digitais direcionadas à segurança. Os valores de entrada nas entradas são transmitidos de forma segura via safe**ethernet** ao sistema de comando conectado. As saídas recebem os seus valores de forma segura via safe**ethernet** do sistema de comando conectado.

### 3.1.1 Entradas digitais direcionadas à segurança

Um LED para cada entrada sinaliza o seu estado (HIGH, LOW).

É possível conectar nas entradas elementos de contato sem alimentação com tensão própria ou fontes de tensão de para sinais. Contatores livres de potencial sem alimentação com tensão própria são alimentados pelas fontes internas de tensão de 24V (LS+). Cada uma alimenta um grupo de 4 elementos de contato. A ligação ocorre como descrito na Figura 1.

No caso de fontes de tensão para sinais, o seu potencial de referência deve ser ligado ao da entrada (L-), veja Figura 1.



Ligação de elementos de contado livres de potencial

Ligação de fontes de tensão para sinais

Figura 1: Conexões nas entradas digitais direcionadas à segurança

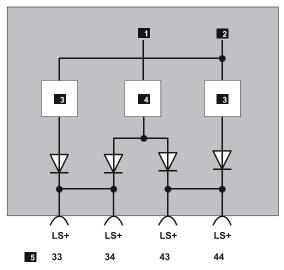
A pinagem completa das entradas digitais é mostrada na Tabela 17.

Página 12 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

No ajuste inicial, as fontes de alimentação 24 V (LS+) fornecem uma corrente de 40 mA cada uma que possui bateria tampão por 20 ms para proteção contra queda de rede.

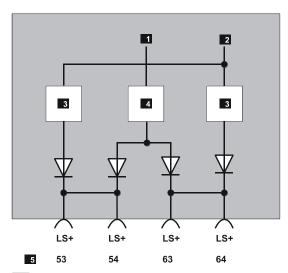
Se uma corrente maior for necessária, é possível ligar adicionalmente uma fonte de alimentação sem tampão (1 A) através do parâmetro de sistema *DI Supply[xx]* no programa de aplicação para os pares de terminais (33, 34 e 43, 44) e os pares de terminais (53, 54 e 63, 64), veja Figura 2 e Figura 3.

O Remote I/O lê de volta o estado das fontes de alimentação sem tampão e desliga no caso da presença de sobrecorrente. As fontes de alimentação são protegidas por componentes limitadores de corrente.



- Fonte de alimentação sem tampão
- Fonte de alimentação com tampão
- Limitação de corrente 40 mA
- 4 Limitação de corrente 1A
- Número de terminal

Figura 2: Estrutura principal de fontes de alimentação com tampão e sem tampão



- Fonte de alimentação sem tampão
- Fonte de alimentação com tampão
- 3 Limitação de corrente 40 mA
- 4 Limitação de corrente 1A
- 5 Número de terminal.

Figura 3: Estrutura principal fontes de alimentação com tampão e sem tampão

As linhas de conexão das entradas não são monitoradas.

Não é necessário terminar entradas não utilizadas.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 13 de 58

### 3.1.1.1 Reação em caso de erro

Se o equipamento detectar um erro numa entrada digital, o programa de aplicação processa um nível Low, de acordo com o princípio de circuito fechado.

O equipamento ativa o LED FAULT.

Além do valor de sinal do canal, o programa de aplicação precisa considerar o respectivo código de erro.

Com a utilização do respectivo código de erro, há possibilidades adicionais de programar reacões de erro no programa de aplicação.

#### 3.1.2 Line Control

Line Control é uma detecção de curto de linha e quebra de fio, por exemplo, de entradas de PARADA DE EMERGÊNCIA, conforme Cat. 4, de acordo com EN 954-1. No Remote I/O, Line Control pode ser parametrizado.

Para este fim, ligar as saídas pulsadas TO 1 a TO 2 do sistema às entradas digitais (DI) do mesmo sistema como segue:

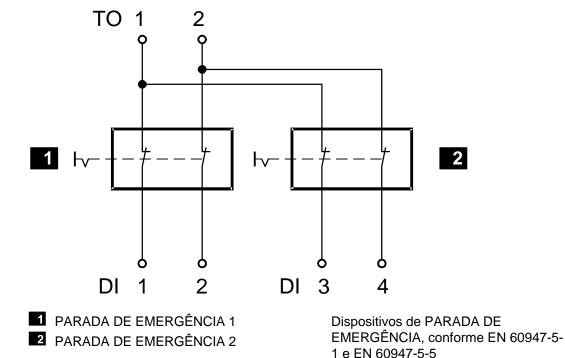


Figura 4: Line Control

O Remote I/O opera as saídas pulsadas para detectar curto de linha e quebra de fio das linhas. Para este fim, parametrizar no SILworX a variável de sistema *Value* [BOOL] -> e no ELOP II Factory o sinal de sistema *DO[0x].Value*. As variáveis para emitir pulsos de ciclo devem iniciar com o canal 1 e devem estar em adjacência.

O diodo luminoso *FAULT* na placa frontal do sistema de comando pisca, as entradas são colocadas no nível Low e um código de erro (avaliável) é gerado se os seguintes erros ocorrerem:

- Curto transversal entre duas linhas paralelas.
- Inversão de duas linhas (p.ex., TO 2 para DI 3).
- Curto para terra de uma das linhas (apenas com o potencial de referência aterrado).

Página 14 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

 Quebra de fio ou abertura de contatos, ou seja, mesmo quando um dos interruptores de PARADA DE EMERGÊNCIA acima mostrados for acionado, o LED FAULT pisca e o código de erro é gerado.

A configuração de Line Control no programa de aplicação é descrita no Manual de elaboração de projeto HIMatrix HI 800 101 E.

## 3.1.3 Saídas digitais direcionadas à segurança

Um LED para cada saída sinaliza o seu estado (HIGH, LOW). A estrutura das saídas digitais bipolares é mostrada pelo seguinte diagrama de blocos:

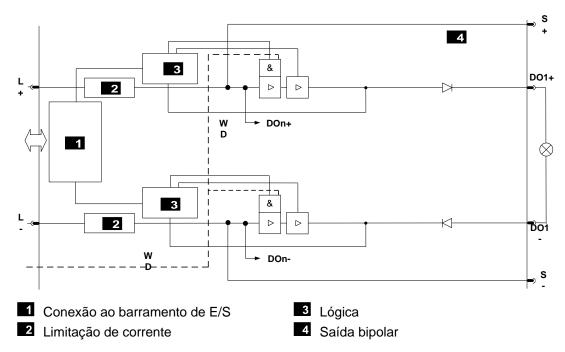


Figura 5: Diagrama de blocos de saídas digitais bipolares

O sistema processador 1002 comanda as saídas digitais diretamente. Entre o lado de campo e o lado processador não existe separação galvânica. A tensão de operação alimenta as saídas diretamente.

No caso de erros críticos detectados, o sistema processador coloca as saídas no estado desenergizado diretamente pelo barramento de E/S ou via Watchdog (2º caminho de desligamento independente).

No caso da queda da comunicação Ethernet, o valor inicial parametrizado para a saída é colocado. Isso deve ser considerado para o comportamento dos atuadores conectados.

Em caso de sobrecarga, uma ou todas as saídas são desligadas. Depois de eliminar a sobrecarga, as saídas são automaticamente religadas, veja Tabela 14.

#### 3.1.3.1 Reação em caso de erro

Se o equipamento detectar um sinal com erro em uma saída digital, coloca a mesma no estado seguro (desenergizado) através do interruptor de segurança.

Em caso de erro do equipamento, todas as saídas digitais são desligadas.

Em ambos os casos, o equipamento ativa o LED FAULT.

Com a utilização do respectivo código de erro, há possibilidades adicionais de programar reações de erro no programa de aplicação.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 15 de 58

### 3.1.4 Diagnóstico de linha com saídas digitais

O Remote I/O está equipado com diagnóstico de linha (quebra de fio e curto de linha) para as saídas digitais. No SILworX, o diagnóstico de linha é ativado pela variável de sistema *Line Monitoring [BOOL] ->* e no ELOP II Factory, mediante o sinal de sistema *DO[xx].LSLB Monitoring*.

O diagnóstico de linha mede a impedância da carga ligada como descrito a seguir.

O diagnóstico de linha detecta os seguintes erros:

- Curto de linha entre DO+ e DO-
- Curto de linha entre DO+ e L+ externo
- Curto de linha entre DO+ e L- externo
- Curto de linha entre DO- e L+ externo
- Curto de linha entre DO- e L- externo
- Quebra de fio entre DO+ e DO-

O diagnóstico de linha das saídas digitais apenas é possível na utilização bipolar.

O diagnóstico de linha comunica ao programa de aplicação os erros de linha detectados.

- No SILworX, isso ocorre pelas variáveis de sistema -> + Error Code [WORD] ou -> Error Code [WORD].
- No ELOP II Factory, ocorre pelos sinais de sistema DO[xx].+Error Code ou DO[xx].-Error Code.

Há dois modos de operação do diagnóstico de linha:

- Diagnóstico de linha para cargas de lâmpada e cargas indutivas e
- Diagnóstico de linha para cargas ôhmicas, capacitivas.
- Em aplicações conforme EN 954-1 Cat. 4, utilizar o sinal de status do diagnóstico de linha para desligar as saídas (DO+, DO-) em caso de erro.
- $\hat{1}$  Se os requisitos acima listados não podem ser satisfeitos, deve ser observado o seguinte caso:

No caso do curto de linha de DO- para L-, um relé pode armar ou um outro atuador pode ser colocado num estado de comutação diferente.

Causa: Durante o tempo de supervisão em andamento para o diagnóstico de linha, há um nível de tensão de 24 V (saída DO+) no consumidor (relé, atuador em comutação), assim que o mesmo poderia receber o suficiente de energia elétrica para comutar a um outro estado.

Ajustar para o diagnóstico de linha sempre um intervalo de teste e o tempo de supervisão.

### 3.1.4.1 Diagnóstico de linha para lâmpadas e cargas indutivas

Para a detecção de curto de linha, o Remote I/O ativa um pulso de 24 V para a duração de 500 µs no circuito de saída. Depois liga um pulso de 10 V durante a duração do tempo de supervisão para fins de detecção de quebra de fio.

#### 3.1.4.2 Diagnóstico de linha para cargas ôhmicas, capacitivas

Para o diagnóstico de linha de cargas ôhmicas e capacitivas, o Remote I/O ativa um pulso de teste de 10 V para a duração do tempo de supervisão no circuito de saída. Este tipo de diagnóstico de linha deve ser usado principalmente para cargas ôhmicas e ôhmicas capacitivas. No caso de cargas indutivas ou cargas de lâmpadas podem ocorrer mensagens de erro a respeito do curto de linha.

Página 16 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

### 3.1.4.3 Intervalo de teste e tempo de supervisão

Ajustar o intervalo de teste e o tempo de supervisão para o diagnóstico de linha. Estes tempos ajustados possuem efeito para todos os canais para os quais o diagnóstico de linha foi parametrizado.

Durante o tempo de supervisão, ocorre releitura em intervalos de tempo de 1 ms e no caso de detecção de estado livre de erros, os valores de processo são novamente escritos para a saída. O tempo de supervisão é parametrizável em intervalos de 1 ms, entre 0 e 50 ms (valor padrão 0 ms).

A duração do tempo de supervisão é somada ao tempo de ciclo. O circuito de saída é alimentado com tensão reduzida durante o tempo de supervisão.

O intervalo de teste é ajustável em passos de 1 segundo, entre 1 e 100 segundos. A distância entre os passos depende dos seguintes parâmetros:

- Quantidade de pulsos de teste admissíveis no circuito externo.
- Tempo de supervisão

Se o intervalo estiver ajustado em 1 segundo, ocorre um pulso de teste a cada 250 ms para a duração do tempo de supervisão.

A princípio, num intervalo de teste são colocados 4 pulsos de teste, sempre numa distância de 0,25 x o tempo de intervalo.

Depois do tempo de intervalo, o diagnóstico de linha está encerrado. O próximo diagnóstico de linha inicia imediatamente depois.

## 3.2 Tipo e volume de fornecimento

Variantes disponíveis e seus números de peça:

Denominação	Descrição	Número de peça
F3 DIO 16/8 01	Remote I/O com 16 entradas digitais, 8 saídas digitais e 2 saídas pulsadas, temperatura de operação 0+60 °C, para a ferramenta de programação ELOP II Factory	98 2200423
F3 DIO 16/8 01 SILworX	Remote I/O com 16 entradas digitais, 8 saídas digitais e 2 saídas pulsadas, temperatura de operação 0+60 °C, para a ferramenta de programação SILworX	98 2200486

Tabela 4: Números de peça

### 3.2.1 Endereço IP e System ID (SRS)

Com o equipamento é fornecido um adesivo transparente onde o endereço IP e o ID de sistema (SRS, System-Rack-Slot) podem ser anotados após uma alteração.

IΡ		SRS	

Valor padrão para o endereço IP: 192.168.0.99

Valor padrão para SRS: 60 000.200.0 (SILworX)

60 000.0.0 (ELOP II Factory)

As fendas de ventilação na carcaça do equipamento não podem ser cobertas pelo adesivo.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 17 de 58

A alteração do endereço IP e ID de sistema está descrita no manual Primeiros passos da ferramenta de programação.

## 3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados:

- Nome do produto
- Barcode (código de barras ou 2D-Code)
- Número de peça
- Ano de fabricação
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do firmware (FW-Rev.)
- Tensão de operação
- Marca de certificação



Figura 6: Placa de identificação, como exemplo

Página 18 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

#### 3.4 Estrutura

O capítulo Estrutura descreve a aparência e o funcionamento do Remote I/O e a comunicação via safe**ethernet**.

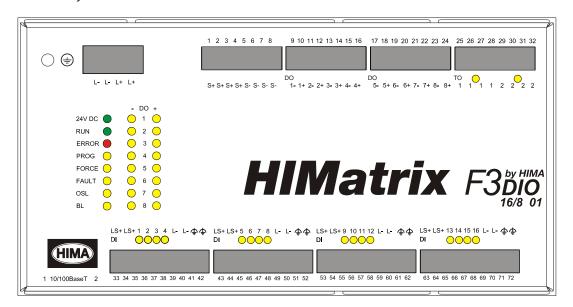


Figura 7: Visão frontal

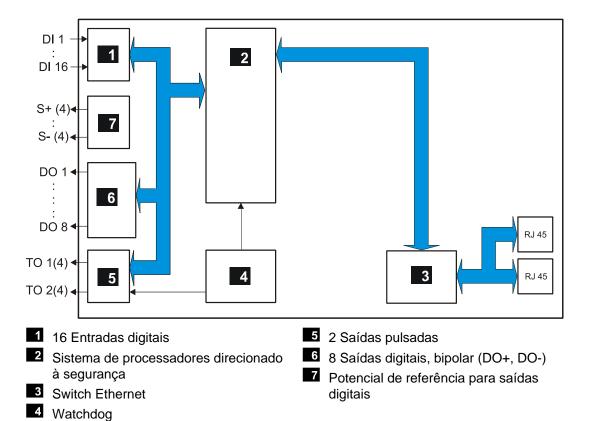


Figura 8: Diagrama de blocos

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 19 de 58

## 3.4.1 Indicadores de LED

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do Remote I/O. Os indicadores de LED dividem-se como segue:

- LED tensão de operação
- LEDs de sistema
- LEDs de comunicação
- LEDs de E/S

## 3.4.1.1 LED tensão de operação

O LED de tensão de operação independe do sistema operacional utilizado.

LED	Cor	Status	Significado
24 VDC	Verde	Liga	Tensão de operação 24 VDC presente
		Desliga	Sem tensão de operação

Tabela 5: Indicador de tensão de operação

Página 20 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 3.4.1.2 LEDs de sistema

Ao dar boot no equipamento, todos os LEDs acendem simultaneamente.

LED	Cor	Status	Significado
RUN	Verde	Liga	Equipamento no estado RUN, operação normal Um programa de aplicação carregado é executado (não no caso de Remote I/Os).
		Pisca	Equipamento no estado STOP
			Um novo sistema operacional está sendo carregado.
		Desliga	O equipamento não está no estado RUN.
ERROR	Vermelho	Liga	O equipamento está no estado PARADA POR ERRO
			Erro interno detectado através de autoteste
			P. ex. erro de hardware, erro de software, tempo de ciclo excedido.
			O sistema processador pode ser reiniciado somente pelo comando PADT (Reboot).
		Pisca	Se ERROR estiver piscando e todos os outros LEDs estiverem acesos ao mesmo tempo, isto indica que o Bootloader detectou um erro no sistema operacional em Flash e aguarda o Download de um novo sistema operacional.
		Desliga	Nenhum erro foi detectado.
PROG	<b>Amarelo</b>	Liga	O equipamento é carregado com uma nova configuração.
		Pisca	O equipamento alterna de INIT para STOP. O Flash-ROM está sendo carregado com um novo sistema operacional.
		Desliga	Sem carregar configuração nem sistema operacional.
FORCE	<b>Amarelo</b>	Liga	O equipamento está em operação RUN, Forcing está ativado.
		Pisca	O equipamento está em STOP, Forcing está preparado e será ativado, assim que o equipamento for iniciado.
		Desliga	Forcing não está ativado.
		_	No caso de um Remote I/O, o LED FORCE não tem função. O Forcing de um Remote I/O será sinalizado por um LED FORCE do sistema de comando atribuído.
FAULT	Amarelo	Liga	A configuração carregada contém erros. O novo sistema operacional está adulterado (após o OS Download).
		Pisca	Erro ao carregar um novo sistema operacional. Um ou mais erros de E/S ocorreram.
		Desliga	Nenhum dos erros descritos ocorreu.
OSL	Amarelo	Pisca	O carregador de emergência do sistema operacional está ativo.
		Desliga	O carregador de emergência do sistema operacional está inativo.
BL	<u>Amarelo</u>	Pisca	OS e OLS Binary com defeito ou erro de hardware INIT_FAIL.
		Desliga	Boot Loader não ativo

Tabela 6: Indicação dos LEDs de sistema

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 21 de 58

# 3.4.1.3 LEDs de comunicação

Todas as tomadas de ligação RJ-45 são equipadas com um LED verde e um LED amarelo. Os LEDs sinalizam os seguintes estados:

LED	Status	Significado		
Verde	Liga	Operação Full Duplex		
	Piscar x	Colisão		
	Desliga	Operação semiduplex, sem colisão		
<b>Amarelo</b>	Liga	Conexão presente		
	Piscar x	Atividade da interface		
	Desliga	Nenhuma conexão presente		

Tabela 7: Indicador Ethernet

## 3.4.1.4 LEDs de E/S

LED	Cor	Status	Significado	
DI 116	<b>Amarelo</b>	Liga	Nível High ativo.	
		Desliga	Nível Low ativo.	
DO 18	<b>Amarelo</b>	Liga	Nível High ativo na saída	
		Desliga	Nível Low ativo na saída	
TO 12	<b>Amarelo</b>	Liga	Saída pulsada ativada.	
		Desliga	Saída pulsada desativada.	

Tabela 8: Indicador LEDs de E/S

Página 22 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

### 3.4.2 Comunicação

O Remote I/O comunica com o sistema de comando correspondente via safe**ethernet**.

### 3.4.2.1 Conexões para a comunicação Ethernet

Característica	Descrição		
Porta	2 x RJ-45		
Padrão de transmissão	10/100 Base-T, Semiduplex e Fullduplex		
Auto Negotiation	Sim		
Auto-Crossover	Sim		
Tomada de conexão	RJ-45		
IP Address	Livremente configurável <sup>1)</sup>		
Máscara de subrede Livremente configurável <sup>1)</sup>			
Protocolos suportados	<ul> <li>Direcionado à segurança: safeethernet</li> <li>Não direcionado à segurança: Aparelho de programação (PADT), SNTP</li> </ul>		
1) Regras geralmente válidas para a atribuição de endereços IP e máscara de subrede			

Regras geralmente válidas para a atribuição de endereços IP e máscara de subrede devem ser observadas.

Tabela 9: Características das interfaces Ethernet

As duas conexões RJ-45 com LEDs integrados estão localizadas na parte inferior do lado esquerdo da caixa. Os LEDs de comunicação são descritos no Capítulo **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 

A leitura dos parâmetros de conexão é baseada no endereço MAC (Media Access Control), definido durante a fabricação.

O endereço MAC do Remote I/O pode ser consultado num adesivo acima das duas conexões RJ-45 (1 e 2).

MAC 00:E0:A1:00:06:C0

Figura 9: Adesivo endereço MAC - exemplo

O Remote I/O possui um Switch integrado para a comunicação Ethernet direcionada à segurança (safe**ethernet**). Mais detalhes sobre os temas Switch e safe**ethernet** encontram-se no Capítulo *Comunicação*, no Manual de sistema dos sistemas compactos HI 800 528 PT.

#### 3.4.2.2 Portas de rede utilizadas para a comunicação Ethernet

Portas UDP	Utilização
8000	Programação e operação com as ferramentas programação
8001	Configuração das Remote I/O pelo PES (ELOP II Factory)
8004	Configuração das Remote I/O pelo PES (SILworX)
6010	safeethernet
123	SNTP (sincronização de tempo entre PES e Remote I/O, bem como dispositivos externos)

Tabela 10: Portas de rede utilizadas

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 23 de 58

### 3.4.3 Saídas pulsadas

As duas saídas pulsadas digitais podem ser usadas para o Line Control (detecção de curto de linha e quebra de fio das entradas digitais), p. ex., no caso de teclas de PARADA DE EMERGÊNCIA, conf. Cat. 4. de acordo com EN 954-1.

Não usar as saídas pulsadas como saídas direcionadas à segurança (p. ex., para comutar atuadores direcionados à segurança)!

#### 3.4.4 Botão de reset

O Remote I/O é provido de um botão de reset. Apenas é necessário acionar o mesmo se o nome de usuário ou a senha para o acesso como administrador não são conhecidos. Se apenas o endereço IP ajustado dos Remote I/Os não combinar com o PADT (PC), é possível permitir estabelecer a conexão mediante uma entrada de Route add no PC.

O botão é acessível por um pequeno buraco na parte superior da caixa que se encontra aprox. 5 cm da borda esquerda. O acionamento deve ocorrer mediante uma caneta adequada de material isolante para evitar curtos na parte interna do Remote I/O.

O reset apenas é ativo ao dar um novo boot no Remote I/O (desligar, ligar) e pressionar o botão simultaneamente por uma duração de no mínimo 20 segundos. Acionar o botão durante a operação não tem nenhum efeito.

Características e comportamento do Remote I/O após Reboot com a tecla de Reset acionada:

- Parâmetros de conexão (endereço IP e ID de sistema) são colocados nos valores padrão.
- Todas as contas são desativadas, exceto a conta padrão do Administrator sem senha.

Depois de um novo boot sem o botão de reset acionado, são válidos parâmetros de conexão (endereço IP e ID de sistema) e contas:

- Parametrizados pelo usuário.
- Configurados antes do reboot com o botão de reset acionado se não foram efetuadas alterações.

#### 3.4.4.1 Carga de corrente admissível das saídas digitais

A carga de corrente admissível das saídas digitais depende da temperatura. Na seguinte tabela são estabelecidas cargas de corrente específicas para os canais que devem manter a carga térmica das saídas abaixo do limite crítico.

	Canal de saída							Temperatura ambiente	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Corrente máx.	2 A	0,5 A	1 A	0,5 A	0,5 A	1 A	0,5 A	2 A	< 40 °C com livre convecção
Corrente máx.	1 A	0,5 A	1 A	0,5 A	0,5 A	1 A	0,5 A	1 A	> 40 °C com livre convecção

Tabela 11: Carga de corrente admissível das saídas digitais

Página 24 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 3.5 Dados do produto

Informações gerais				
Tempo de reação	≥ 10 ms			
Interfaces Ethernet	2 x RJ-45, 10/100BaseT (com 100 Mbit/s)			
	com Switch integrado			
Tensão de operação	24 VDC, -15%+20%, w <sub>ss</sub> ≤ 15%,			
	via uma fonte de alimentação com separação			
	segura,			
	conforme requisitos da IEC 61131-2			
Consumo de corrente	máx. 11 A (com carga máxima)			
	para UL, apenas 10 A permitidos			
	Corrente de espera: 0,45 A			
Fusíveis (externos)	pela empresa operadora 12 A de ação lenta			
Temperatura de operação	0 °C+60 °C			
Temperatura de armazenamento	-40 °C+85 °C			
Grau de proteção	IP20			
Dimensões máximas (sem conector)	Largura: 205 mm (com parafusos da caixa)			
	Altura: 114 mm (com régua de fixação)			
	Profundidade: 88 mm (com aterramento)			
Massa	1,3 kg			

Tabela 12: Dados do produto F3 DIO 16/8 01

Entradas digitais	Entradas digitais				
Quantidade de entradas	16 (não galvanicamente separadas)				
Nível High: Tensão	1530 VDC				
Consumo de corrente	≥ 2 mA com 15 V				
Nível Low: Tensão	máx. 5 VDC				
Consumo de corrente	máx. 1,5 mA (1 mA com 5 V)				
Ponto de comutação	típico 7,5 V				
Tempo de comutação	250 μs				
Alimentação	4 x LS+ menos 4 V / 40 mA, à prova de curto circuito,				
	com tampão por 20 ms				
	2x LS+ menos 2 V / 1 A total, à prova de curto circuito, sem tampão				
	Consumo de corrente: máx. 1 A a 60 °C				

Tabela 13: Dados técnicos das entradas digitais

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 25 de 58

Saídas digitais				
Quantidade de saídas	8 (não galvanicamente separadas)			
	Ligação de dois pinos			
	DO+ 2 A (inrush current ti	(p. 10 A com 2 ms)		
	DO- 2 A (inrush current tí	DO- 2 A (inrush current típ. 10 A com 2 ms)		
Tensão de saída	≥ L+ menos queda de ten	são (ramificação L+ e L-)		
Queda de tensão	máx. 3 V com 2A			
Saídas bipolares				
Queda de tensão	máx. 1,5 V com 2A			
Saídas DO+				
Queda de tensão	máx. 1,5 V com 2A			
Saídas DO-				
Corrente de saída,	máx. 2 A a 40 C°			
veja também Tabela 11	máx. 1 A a 60 C°			
	mín. 10 mA			
Corrente total admissível	máx. 8 A			
Corrente de fuga (com sinal 0)	máx. 1 mA com 2 V			
Carga de lâmpadas	máx. 25 W			
Carga indutiva	máx. 500 mH			
Diagnóstico de linha	Quebra de fio	> 4 kΩ		
	Curto de linha	< 10 Ω		
Comportamento com sobrecarga	Desligamento da saída afetada com			
	religamento cíclico			

Tabela 14: Dados técnicos das saídas digitais

Saídas pulsadas			
Quantidade de saídas	2 (não galvanicamente separadas)		
Tensão de saída	≥ L+ menos 4 V		
Corrente de saída	aprox. 60 mA		
Carga mínima	Sem		
Tempo de comutação	≤ 100 μs		
Comportamento com sobrecarga	$2 \text{ x} \ge 19,2 \text{ V}$ , corrente de curto circuito 60 mA com 24 V		

Tabela 15: Dados técnicos das saídas pulsadas

Página 26 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 3.6 HIMatrix F3 DIO 16/8 01 com certificação

Instituição de verificação	Norma, área de aplicação
CE	CEM, ATEX Zona 2
TÜV	IEC 61508 1-7:2000 até SIL 3
	IEC 61511:2004
	EN 954-1:1996 até categoria 4
TÜV ATEX	94/9/CE
	EN 1127-1
	EN 61508
UL Underwriters	ANSI/UL 508, NFPA 70 – Industrial Control Equipment
Laboratories Inc.	CSA C22.2 No.142
	UL 1998 Software Programmable Components
	NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery
	IEC 61508
FM Approvals	Class I, DIV 2, Groups A, B, C and D
	Class 3600, 1998
	Class 3611, 1999
	Class 3810, 1989
	Including Supplement #1, 1995
	CSA C22.2 No 142
	CSA C22.2 No 213

Tabela 16: Certificados

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 27 de 58

# 4 Colocação em funcionamento

Fazem parte da colocação em funcionamento do Remote I/O a montagem e conexão bem como a configuração na ferramenta de programação.

## 4.1 Instalação e montagem

A montagem do Remote I/O ocorre num trilho de montagem (DIN) de 35 mm, como descrito no manual sistemas compactos HIMatrix.

## 4.1.1 Instalação e terminais de conexão das entradas digitais

Terminal	Denominação	Função	
33, 34	LS+	Alimentação dos sensores das	
		entradas 14, alimentação com	
		tampão/sem tampão.	
35	1	Entrada digital 1	
36	2	Entrada digital 2	
37	3	Entrada digital 3	
38	4	Entrada digital 4	
39, 40	L-	Potencial de referência	
41, 42	PA	Blindagem	
Terminal	Denominação	Função	
43, 44	LS+	Alimentação dos sensores das	
		entradas 58, alimentação com	
	_	tampão/sem tampão.	
45	5	Entrada digital 5	
46	6	Entrada digital 6	
47	7	Entrada digital 7	
48	8	Entrada digital 8	
49, 50	L-	Potencial de referência	
51, 52	PA	Blindagem	
Terminal	Denominação	Função	
53, 54	LS+	Alimentação dos sensores das	
		entradas 912, alimentação com	
	0	tampão/sem tampão.	
55	9	Entrada digital 9	
56	10	Entrada digital 10	
57	11	Entrada digital 11	
58	12	Entrada digital 12	
59, 60	L-	Potencial de referência	
61, 62	PA	Blindagem	
Terminal	Denominação	Função	
63, 64	LS+	Alimentação dos sensores das	
		entradas 1316, alimentação com	
	40	tampão/sem tampão.	
65	13	Entrada digital 13	
66	14	Entrada digital 14	
67	15	Entrada digital 15	
68	16	Entrada digital 16	
69, 70	L-	Potencial de referência	
71, 72	PA	Blindagem	

Tabela 17: Pinagem das entradas digitais

Página 28 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 4.1.2 Surge em entradas digitais

Devido ao curto tempo de ciclo dos sistemas HIMatrix, pode acontecer de entradas digitais lerem um pulso de Surge conforme EN 61000-4-5 como nível High temporário.

As seguintes medidas evitam falhas de função em ambientes onde Surge pode ocorrer:

- 1. Instalação de linhas de entrada blindadas
- 2. Ativar a supressão de avarias no programa de aplicação, um sinal deve estar presente por no mínimo dois ciclos antes de ser avaliado.
- A ativação da supressão de avarias aumenta o tempo de reação do sistema HIMatrix!
- A medida acima citada não é necessária se a configuração da instalação consegue excluir a possibilidade de Surges no sistema.

Essa configuração deve incluir especialmente medidas de proteção contra sobretensão e raio, aterramento e fiação da instalação com base nas indicações no Manual de sistema (HI 800 528 PT ou HI 800 527 PT) e nas normas relevantes.

## 4.1.3 Instalação e terminais de conexão das saídas digitais

As saídas digitais são ligadas com os seguintes terminais:

Terminal	Denominação	Função (saídas)	
14	S+	Alimentação positiva	
58	S-	Alimentação negativa	
Terminal	Denominação	Função (saídas)	
9	1-	Saída digital 1, S+ comutação	
10	1+	Saída digital 1, S- comutação	
11	2-	Saída digital 2, S+ comutação	
12	2+	Saída digital 2, S- comutação	
13	3-	Saída digital 3, S+ comutação	
14	3+	Saída digital 3, S- comutação	
15	4-	Saída digital 4, S+ comutação	
16	4+	Saída digital 4, S- comutação	
Terminal	Denominação	Função (saídas)	
17	5-	Saída digital 5, S+ comutação	
18	5+	Saída digital 5, S- comutação	
19	6-	Saída digital 6, S+ comutação	
20	6+	Saída digital 6, S- comutação	
21	7-	Saída digital 7, S+ comutação	
22	7+	Saída digital 7, S- comutação	
23	8-	Saída digital 8, S+ comutação	
24	8+	Saída digital 8, S- comutação	

Tabela 18: Pinagem das saídas digitais

As saídas digitais podem ser instaladas de três formas:

- Saída digital comutação de um pino sem diagnóstico de linha
- Saída digital comutação de dois pinos sem diagnóstico de linha
- Saída digital comutação de dois pinos com diagnóstico de linha

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 29 de 58

Diagnóstico de linha significa supervisão de curto de linha e quebra de fio de saídas digitais.

## 4.1.3.1 Visão geral das configurações para saídas digitais

Todas as configurações das saídas digitais permitidas no ELOP II Factory são listadas na seguinte tabela. Sinais de sistema adicionais não infuenciam possíveis variantes (p. ex. *Signal DO[xx].LS* supervisão c om tensão reduzida). No caso de parametrização incorreta há um registro de diagnóstico *IOA Wrong Initial Data*. Ao mesmo tempo a parametrização é exibida. Com ajuda de tabela a seguir, o erro pode ser localizado.

Opções de configuração com saídas digitais						
Aplicação	Canal 1 bipolar	Canal 2 bipolar	Canal1 LSLB	Canal2 LSLB	Potencial de referência conjunto	
unipolar						
bipolar		X <sup>1)</sup>				
		X <sup>1)</sup>		X <sup>1)</sup>		
	X <sup>1)</sup>					
	X <sup>1)</sup>		X <sup>1)</sup>			
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>				
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>		X <sup>1)</sup>		
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>			
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>		
tripolar	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>		X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>			X <sup>1)</sup>	
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>		X <sup>1)</sup>	
	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup>	
Opção está selecionada						

Tabela 19: Opções de configuração com saídas digitais

## 4.1.4 Saídas pulsadas

Pinagem das saídas pulsadas:

Terminal	Denominação	Função (daídas pulsadas TO não seguras)
25	1	Saída pulsada 1
26	1	Saída pulsada 1
27	1	Saída pulsada 1
28	1	Saída pulsada 1
29	2	Saída pulsada 2
30	2	Saída pulsada 2
31	2	Saída pulsada 2
32	2	Saída pulsada 2

Tabela 20: Pinagem das saídas pulsadas

Página 30 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

### 4.1.5 Instalação do F3 DIO 16/8 01 na Zona 2

(Diretiva CE 94/9/CE, ATEX)

O Remote I/O é adequado para a instalação na Zona 2. A respectiva declaração de conformidade pode ser encontrada no site da HIMA.

Durante a montagem devem ser observados os requisitos especiais listados abaixo.

#### Requisitos especiais X

 Montar o Remote I/O numa caixa que satisfaça os requisitos da EN 60079-15 com um grau de proteção de no mínimo IP54 conforme EN 60529. Colocar o seguinte adesivo nesta caixa:

#### Trabalhos apenas permitidos no estado livre de tensão

#### Exceção:

Se estiver garantido que não há atmosfera com risco de explosão, também pode ser trabalhado sob tensão.

- A caixa utilizada deve ter capacidade para eliminar a potência dissipada incidente com segurança. A potência dissipada do HIMatrix F3 DIO 16/8 01 está entre 13 W e 31 W, dependendo da carga de saída e da tensão de alimentação.
- 3. Proteger o HIMatrix F3 DIO 16/8 01 com um fusível de 12 A de ação lenta. A alimentação com tensão 24 VDC do sistema de comando deve ocorrer por uma fonte de alimentação com separação segura. Apenas utilizadar fontes de alimentação nas versões PELV ou SELV.
- 4. Normas aplicáveis:

VDE 0170/0171 Parte 16, DIN EN 60079-15: 2004-5 VDE 0165 Parte 1, DIN EN 60079-14: 1998-08

Aqui é necessário observar os seguintes pontos especialmente:

DIN EN 60079-15:

Capítulo 5 Tipo

Capítulo 6 Peças de conexão e fiação

Capítulo 7 Linhas de distância e linhas de fuga e distâncias de segurança

Capítulo 14 Dispositivos de encaixe e conectores de encaixe

DIN EN 60079-14:

Capítulo 5.2.3 Meios operacionais para a Zona 2
Capítulo 9.3 Cabos e condutores para as Zonas 1 e 2

Capítulo 12.2 Instalações para as Zonas 1 e 2

O Remote I/O adicionalmente possui a placa mostrada:

HIMA Paul Hilde

Paul Hildebrandt GmbH + Co KG A.-Bassermann-Straße 28, D-68782 Brühl

HIMatrix

ឱ II 3 G EEx nA II T4 X

F3 DIO 16/8 01

0 °C ≤ Ta ≤ 60 °C

Besondere Bedingungen X beachten! Observar os requisitos especiais X!

Figura 10: Placa para requisitos Ex

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 31 de 58

## 4.2 Configuração

A configuração do Remote I/O pode ocorrer mediante as ferramentas de programação SILworX ou ELOP II Factory. Qual delas deve ser usada depende do estado de revisão do sistema operacional (firmware):

- Um sistema operacional anterior à versão 7 exige o uso do ELOP II Factory.
- Um sistema operacional a partir da versão 7 exige o uso do SILworX.

O ELOP II Factory é necessário para poder carregar um novo sistema operacional a partir da versão 7 para dentro de um Remote I/O com sistema operacional da CPU anterior à versão 7. Depois de carregar o sistema operacional a partir da versão 7, é necessário usar o SILworX.

## 4.3 Configuração com SILworX

O Hardware Editor mostra o Remote I/O de forma parecida com um suporte básico, equipado com os seguintes módulos:

- Módulo processador (CPU)
- Módulo de entrada (DI 16 LC) com Line Control
- Módulo de saída (DO 8 03)
- Módulo pulsado (DO 2 01) com 2 saídas

Mediante clique duplo nos módulos, abre-se a visualização de detalhes com os registros. Nos registros, é possível atribuir as variáveis globais configuradas no programa de aplicação aos parâmetros de sistema do respectivo módulo.

## 4.3.1 Parâmetros e códigos de erro das entradas e saídas

Nas seguintes vistas gerais, são listados os parâmetros de sistema das entradas e saídas que podem ser lidos e ajustados, incluindo os códigos de erro.

Os códigos de erro podem ser lidos dentro do programa de aplicação pelas respectivas variáveis atribuídas na lógica.

A visualização dos códigos de erro também pode ocorrer no SILworX.

#### 4.3.2 Entradas digitais F3 DIO 16/8 01

As seguintes tabelas contêm os status e parâmetros de sistema do módulo de entrada (DI 16 LC), na mesma ordem como no Hardware Editor.

Página 32 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 4.3.2.1 Registro **Module**

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição	
DI number	USINT	W	Quantidade de	saídas pulsadas (saídas de alimentação)
Pulsed Channels			Codificação	Descrição
			0	Não há saída pulsada prevista para detecção de LS/LB <sup>1)</sup>
			1	Saída pulsada 1 prevista para detecção de LS/LB <sup>1)</sup>
			2	Saídas pulsadas 1 e 2 previstas para detecção de LS/LB <sup>1)</sup>
				sadas não podem ser utilizadas como nadas à segurança!
DI Supply [01]	BOOL	W	Ativação das a	limentações DI individuais
DI Supply [02]	BOOL	W	Codificação	Descrição
			FALSE	Alimentação do sensor (1 A) não está ligada.
			TRUE	Alimentação do sensor (1 A) está ligada.
			Ajuste padrão	FALSE: Corrente de alimentação 40 mA
DI Pulse	UDINT	W		de alimentação de pulsos
Slot			<u> </u>	_B¹)), ajustar o valor para 3
DI Pulse Delay	UINT	W		era para Line Control (detecção de curto/curto
[10E-6s]	1110000		transversal)	
DI.Error Code	WORD	R		o de todas as entradas digitais
			Codificação	Descrição
			0x0001	Erros na área das entradas digitais
			0x0002	Teste de FTT do padrão de teste com erro
DI.Error Code	WORD	R		da unidade de alimentação DI como um todo
Supply			Codificação	Descrição
			0x0001	Erro do módulo
DI[01].Error Code	BYTE	R	Códigos de erro das alimentações DI individuais	
Supply	D)/TE	_	Codificação	Descrição
DI[02].Error Code Supply	BYTE	R	0x01	Erro unidade de alimentação DI
Зарргу			0x02	Alimentação está desligada por causa de sobrecorrente
			0x04	Erro na releitura da alimentação
Module Error Code	WORD	R	Códigos de err	o do módulo
			Codificação	Descrição
			0x0000	Processamento de E/S, com erros se for o caso, veja códigos de erro adicionais
			0x0001	Sem processamento de E/S (equipamento não em RUN)
			0x0002	Sem processamento de E/S durante o teste de iniciar
			0x0004	Interface do fabricante em operação
			0x0010	Sem processamento de E/S: Parametrização incorreta
			0x0020	Sem processamento de E/S: Taxa de erros ultrapassada
			0x0040/ 0x0080	Sem processamento de E/S: Módulo configurado não está inserido

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 33 de 58

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição		
Module SRS	UDINT	R	Número de slot (System-Rack-Slot)		
Module Type UINT R Tipo do módulo, valor nominal: 0x00E2 [226 dec]					
1) LS/LB (curto de linha/quebra de fio)					

Tabela 21: SILworX – Parâmetros de sistema das entradas digitais, registro Module

## 4.3.2.2 Registro DI 16 LC: Channels

O registro **DI 16 LC: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição	
Channel no.		R	Número de canal, definição fixa.	
-> Error Code	BYTE	R	Códigos de erro dos canais de entradas digitais	
[BYTE]			Codificação	Descrição
			0x01	Erros no módulo de entrada digital
			0x10	Curto de linha do canal
			0x80	Interrupção entre a saída pulsada TO e a entrada digital DI, p.ex.
				Quebra de fio     Interruptor aborto
				<ul><li>Interruptor aberto</li><li>L+ subtensão</li></ul>
-> Value [BOOL]	BOOL	R	Valor de entrada dos canais de entrada digitais 0 = Entrada não ativada 1 = Entrada ativada	
Pulsed Channels	USINT	W	Canal de origem da alimentação de pulso	
[USINT] ->			Codificação	Descrição
			0	Canal de entrada
			1	Pulso do 1º canal TO
			2	Pulso do 2º canal TO

Tabela 22: SILworX – Parâmetros de sistema das entradas digitais, registro DI 16 LC: Channels

Página 34 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 4.3.3 Saídas digitais F3 DIO 16/8 01

A seguinte tabela contém os status e parâmetros de sistema do módulo de saída (DO 8 03) na mesma ordem como no Hardware Editor.

## 4.3.3.1 Registro **Module**

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição		
DO.Error Code	WORD	R	Códigos de erro de todas as saídas digitais		
	110112		Codificação	Descrição	
			0x0001	Erros na área das saídas digitais	
			0x0002	Teste MOT do desligamento de segurança produz um erro	
			0x0004	Teste MOT da tensão auxiliar produz um erro	
			0x0008	Teste de FTT do padrão de teste com erro	
			0x0010	Teste de MOT do padrão de teste dos interruptores de saída com erro	
			0x0020	Teste de MOT do padrão de teste dos interruptores de saída (teste de desligamento das saídas) com erro	
			0x0040	Teste de MOT do desligamento ativo pelo Watchdog com erro	
			0x0080	Teste FTT do tempo de supervisão produz um erro	
			0x0100	Teste FTT da releitura do tempo de supervisão produz um erro	
			0x0200	Todas as saídas desligadas, corrente total ultrapassada	
			0x0400	Teste de FTT: 1º Limiar de temperatura ultrapassado	
			0x0800	Teste de FTT: 2º Limiar de temperatura ultrapassado	
			0x1000	Teste de FTT: Supervisão da tensão auxiliar 1: subtensão	
			0x2000	Teste de FTT: Supervisão da tensão auxiliar 2: subtensão	
			0x4000	FlipFlop da tensão de supervisão (18 V) fornece subtensão	
			0x8000	Teste MOT do tempo de supervisão produz um erro	
DO.Line Monitoring Time	UINT	W	Tempo de supervisão para diagnóstico de linha em [ms], faixa 150 ms, padrão: 0 ms		
DO.LS/LB Interval	WORD	W	Intervalo em que o diagnóstico de linha é executado em [s], faixa 1100 s, distância dos passos 1 s		
DO[XX].LS BOOL W Diagnóstico de linha com tensão re		linha com tensão reduzida			
Monitoring with			Codificação	Descrição	
red. Voltage			FALSE	Nível normal da tensão do sinal	
			TRUE	Nível reduzido da tensão do sinal	
			(Nível reduzido supervisão = 1!	da tensão do sinal só atua com DO[xx].LSLB	

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 35 de 58

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição		
DO.[xx][xx].in pairs	BOOL	W	Referência conjunta em pares (Saídas DO- formam potencial de referência conjunto)		
			Codificação	Descrição	
			FALSE	Sem referência conjunta em pares	
			TRUE	Referência conjunta em pares	
			Valor padrão: 0		
		Par 1 = Canal 1 [01] e Canal 2 [02]			
			Par 2 = Canal 3 [03] e Canal 4 [04]		
				5 [05] e Canal 6 [06]	
M 1 1 5 0 1	WODD	-	Par 4 = Canal 7 [07] e Canal 8 [08]		
Module Error Code	WORD				
			Codificação	Descrição	
			0x0000	Processamento de E/S, com erros se for o caso, veja códigos de erro adicionais	
			0x0001	Sem processamento de E/S (equipamento não em RUN)	
			0x0002	Sem processamento de E/S durante o teste de iniciar	
			0x0004	Interface do fabricante em operação	
			0x0010	Sem processamento de E/S: Parametrização incorreta	
			0x0020	Sem processamento de E/S: Taxa de erros ultrapassada	
			0x0040/ 0x0080	Sem processamento de E/S: Módulo configurado não está inserido	
Module SRS	UDINT	R	Número de slot (System-Rack-Slot)		
Module Type	UINT	R	Tipo do módulo, valor nominal: 0x00C4 [196 dec]		

Tabela 23: SILworX – Parâmetros de sistema das saídas digitais, registro **Module** 

Página 36 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 4.3.3.2 Registro **DO 8 03: Channels**

O registro DO 8 03: Channels contém os seguintes parâmetros de sistema:

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição			
Channel no.		R	Número de car	nal, definição fixa.		
-> + Error Code	WORD	R	Código de erro dos canais de saída digitais DO+			
[WORD]			Código de erro	dos canais de saída digitais DO-		
-> - Error Code	WORD	R				
[WORD]			Codificação	Descrição		
			0x0001	Erros no módulo de saída digital		
			0x0002	Saída desligada devido a sobrecarga		
			0x0004	Erro na releitura da ativação das saídas digitais		
			0x0008	Erro na releitura do status das saídas digitais		
			0x0010	Curto de linha		
			0x0020	Canal está desligado devido a um erro do canal DO correspondente		
			0x0040	Diodo Z na saída queimou		
			0x0080	Quebra de fio		
				0x0100	Teste de MOT dos interruptores de saída na ramificação DO+ produz um erro	
			0x0200	Teste de MOT dos interruptores de saída na ramificação DO- produz um erro		
			0x0400	Teste MOT do interruptor de teste L- produz um erro		
			0x0800	Alimentação externa L+ em DO+		
+ Value [BOOL]	BOOL	W		para canais DO+, unipolar (Valor: 0 ou 1) para canais DO+, bipolar, idênticos a DO-		
- Value [BOOL]	BOOL	W		para canais DO-, unipolar (Valor: 0 ou 1) para canais DO-, bipolar, idênticos a DO+		
Two-Pole [BOOL]	BOOL	W	Parametrização	o se canal é usado bipolar		
			Codificação	Descrição		
			FALSE	Canal é usado unipolar		
			TRUE	Canal é usado bipolar		
Line Monitoring	BOOL	W	Parametrização	o do diagnóstico de linha		
[BOOL] ->			Codificação	Descrição		
			FALSE	LSLB <sup>1)</sup> -Diagnóstico não é executado		
			TRUE	LSLB <sup>1)</sup> -Diagnóstico é executado		
1) LS/LB (curto de linh	na/quebra de	e fio)				

Tabela 24: SILworX – Parâmetros de sistema das saídas digitais, registro DO 8 03: Channels

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 37 de 58

## 4.3.4 Saídas pulsadas F3 DIO 16/8 01

A seguinte tabela contém os status e parâmetros de sistema do módulo pulsado (DO 2 01) na mesma ordem como no Hardware Editor.

#### 4.3.4.1 Registro **Module**

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição			
DO.Error Code	WORD	R	Códigos de erro	o do módulo		
			Codificação	Descrição		
			0x0001	Erro da unidade TO como um todo		
Module Error Code	WORD	R	Códigos de erro	o do módulo		
			Codificação	Descrição		
			0x0000	Processamento de E/S, com erros se for o caso, veja códigos de erro adicionais		
			0x0001	Sem processamento de E/S (equipamento não em RUN)		
			0x0002	Sem processamento de E/S durante o teste de iniciar		
			0x0004	Interface do fabricante em operação		
			0x0010	Sem processamento de E/S: Parametrização incorreta		
			0x0020	Sem processamento de E/S: Taxa de erros ultrapassada		
			0x0040/ 0x0080	Sem processamento de E/S: Módulo configurado não está inserido		
Module SRS	UDINT	R	Número de slot (System-Rack-Slot)			
Module Type	UINT	R	Tipo do módulo	Tipo do módulo, valor nominal: 0x00D3 [211 dec]		

Tabela 25: SILworX – Parâmetros de sistema das saídas pulsadas, registro Module

## **4.3.4.2** Registro **DO 2 01: Channels**

O registro **DO 2 01: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Sinal de sistema	Tipo de dados	R/W	Descrição			
Channel no.		R	Número de canal definição de forma fixa.			
-> Error Code [BYTE]	BYTE	R	Código de erro dos canais de saída pulsada digitais individuais			
			Codificação	Descrição		
			0x01	Erro no módulo de saída pulsada digital		
Value [BOOL] ->	BOOL	R	Valor de saída para canais TO:			
			Codificação	Descrição		
			FALSE	Saída sem corrente		
			TRUE	Saída ativada		
				saídas pulsadas como saídas		
			direcionadas à	segurança!		

Tabela 26: SILworX – Parâmetros de sistema das saídas pulsadas, registro Channels

Página 38 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 4.4 Configuração com ELOP II Factory

#### 4.4.1 Configuração das entradas e saídas

Com o ELOP II Factory, os sinais anteriormente definidos no editor de sinais (Hardware Management) são atribuídos aos canais individuais (entradas e saídas), veja a este respeito o manual de sistema dos sistemas compactos ou a ajuda online.

Os sinais de sistema disponíveis para a atribuição de sinais no Remote I/O encontram-se no capítulo seguinte.

#### 4.4.2 Sinais e códigos de erro das entradas e saídas

Nas seguintes vistas gerais, são listados os sinais de sistema das entradas e saídas que podem ser lidos e ajustados, incluindo os códigos de erro.

Os códigos de erro podem ser lidos dentro do programa de aplicação pelos respectivos sinais atribuídos na lógica.

A visualização dos códigos de erro também pode ocorrer no ELOP II Factory.

#### 4.4.3 Entradas digitais F3 DIO 16/8 01

Sinal de sistema	R/W	Significado	
Mod.SRS [UDINT]	R	Número de	e slot (System-Rack-Slot)
Mod. Type [UINT]	R	Tipo do má	ódulo, valor nominal: 0x00E2 [226 dec]
Mod. Error Code [WORD]	R	Códigos de	e erro do módulo
		0x0000	Processamento de E/S, com erros se for o caso, veja códigos de erro adicionais
		0x0001	Sem processamento de E/S (equipamento não em RUN)
		0x0002	Sem processamento de E/S durante o teste de iniciar
		0x0004	Interface do fabricante em operação
		0x0010	Sem processamento de E/S: Parametrização incorreta
		0x0020	Sem processamento de E/S: Taxa de erros ultrapassada
		0x0040/ 0x0080	Sem processamento de E/S: Módulo configurado não está inserido
DI.Error Code Supply	R	Código de erro da unidade de alimentação DI como um todo	
[WORD]		0x0001	Erro do módulo
DI[xx].Error Code Supply	R		e erro dos canais de alimentação DI individuais
[BYTE]		0x01	Erro unidade de alimentação DI
		0x02	Alimentação está desligada por causa de sobrecorrente
		0x04	Erro na releitura da alimentação
DI.Error Code [WORD]	R	Códigos de	e erro de todas as entradas digitais
		0x0001	Erros na área das entradas digitais
		0x0002	Teste de FTT do padrão de teste com erro
DI[xx].Error Code [BYTE]	R	Códigos de	e erro dos canais de entradas digitais
		0x01	Erros no módulo de entrada digital
		0x10	Curto de linha do canal
		0x80	Interrupção entre a saída pulsada TO e a entrada digital DI, p.ex.
			Quebra de fio
			■ Interruptor aberto
			■ L+ subtensão

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 39 de 58

Sinal de sistema	R/W	Significado	
DI[xx].Value [BOOL]	R	Valor de ei	ntrada dos canais de entrada digitais
		0	Entrada não ativada
		1	Entrada ativada
DI Number of Pulsed	W	Quantidad	e de saídas pulsadas (saídas de alimentação)
Channels [USINT]		0	Não há saída pulsada prevista para detecção de LS/LB <sup>1)</sup>
		1	Saída pulsada 1 prevista para detecção de LS/LB 1)
		2	Saídas pulsadas 1 e 2 previstas para detecção de LS/LB <sup>1)</sup>
			pulsadas não podem ser utilizadas como saídas das à segurança!
DI Supply[xx] [BOOL]	W	Ativação das alimentações DI individuais	
		0	Alimentação do sensor (1 A) não está ligada.
		1	Alimentação do sensor (1 A) está ligada.
		Ajuste pad	rão 0: corrente de alimentação 40 mA
DI Pulse	W		dulo de alimentação de pulsos
Slot [UDINT]		(Detecção	LS/LB <sup>1)</sup> ), ajustar o valor para 3
DI[xx].Pulsed Channel	W	Canal de o	rigem da alimentação de pulso
[USINT]		0	Canal de entrada
		1	Pulso do 1º canal TO
		2	Pulso do 2º canal TO
DI Pulse Delay [10E-6 s] [UINT]	W	Tempo de transversa	espera para Line Control (detecção de curto/curto
1) LS/LB (curto de linha/qu	uebra de	fio)	

Tabela 27: ELOP II Factory – Sinais de sistema das entradas digitais

# 4.4.4 Saídas digitais F3 DIO16/8 01

Sinal de sistema	R/W	Significado	Significado		
Mod.SRS [UDINT]	R	Número de	Número de slot (System-Rack-Slot)		
Mod. Type [UINT]	R	Tipo do má	Tipo do módulo, valor nominal: 0x00C4 [196 dec]		
Mod. Error Code [WORD]	R	Códigos de erro do módulo			
		0x0000	Processamento de E/S, com erros se for o caso, veja códigos de erro adicionais		
		0x0001	Sem processamento de E/S (equipamento não em RUN)		
		0x0002 Sem processamento de E/S durante o teste d			
		0x0004	Interface do fabricante em operação		
		0x0010	Sem processamento de E/S: Parametrização incorreta		
		0x0020	Sem processamento de E/S: Taxa de erros ultrapassada		
		0x0040/ 0x0080	Sem processamento de E/S: Módulo configurado não está inserido		

Página 40 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

Sinal de sistema	R/W	Significado	)
DO.Error Code [WORD]	R	-	e erro de todas as saídas digitais
		0x0001	Erros na área das saídas digitais
		0x0002	Teste MOT do desligamento de segurança produz um erro
		0x0004	Teste MOT da tensão auxiliar produz um erro
		8000x0	Teste de FTT do padrão de teste com erro
		0x0010	Teste de MOT do padrão de teste dos interruptores de saída com erro
		0x0020	Teste de MOT do padrão de teste dos interruptores de saída
		0x0040	(teste de desligamento das saídas) com erro Teste de MOT do desligamento ativo pelo Watchdog com erro
		0x0080	Teste FTT do tempo de supervisão produz um erro
		0x0100	Teste FTT da releitura do tempo de supervisão produz um erro
		0x0200	Todas as saídas desligadas, corrente total ultrapassada
		0x0400	Teste de FTT: 1º Limiar de temperatura ultrapassado
		0x0800	Teste de FTT: 2º Limiar de temperatura ultrapassado
		0x1000	Teste de FTT: Supervisão da tensão auxiliar 1: subtensão
		0x2000	Teste de FTT: Supervisão da tensão auxiliar 2: subtensão
		0x4000	FlipFlop da tensão de supervisão (18 V) fornece subtensão
		0x8000	Teste MOT do tempo de supervisão produz um erro
DO[xx].+Error Code	R	_	erro dos canais de saída digitais DO+
DO[xx]Error Code	R		erro dos canais de saída digitais DO-
[WORD]		0x0001	Erros no módulo de saída digital
		0x0002	Saída desligada devido a sobrecarga
		0x0004	Erro na releitura da ativação das saídas digitais
		0x0008	Erro na releitura do status das saídas digitais
		0x0010	Curto de linha
		0x0020	Canal está desligado devido a um erro do canal DO correspondente
		0x0040	Diodo Z na saída falhado
		0x0080	Quebra de fio
		0x0100	Teste de MOT dos interruptores de saída na ramificação DO+ produz um erro
		0x0200	Teste de MOT dos interruptores de saída na ramificação DO- produz um erro
		0x0400	Teste MOT do interruptor de teste L- produz um erro
		0x0800	Alimentação externa L+ em DO+
DO.LSLB period [WORD]	W	1100 s, c	m que o diagnóstico de linha é executado em [s], faixa distância dos passos 1 s
DO.LSLB monitoring time [UINT]	W	faixa 150	supervisão para diagnóstico de linha em [ms], 0 ms, padrão: 0 ms
DO2[xx].Two-Pole [BOOL]	W	Parametriz	zação se canal é usado bipolar
		0	Canal é usado unipolar
		1	Canal é usado bipolar

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 41 de 58

Sinal de sistema	R/W	Significado			
DO[xx].+Value [BOOL]	W	Valor de saída para canais DO+, unipolar (Valor: 0 ou 1) Valor de saída para canais DO+, bipolar, idênticos a DO- (Valor: 0 ou 1)			
DO[xx]Value [BOOL]	W	Valor de sa	Valor de saída para canais DO-, unipolar (Valor: 0 ou 1) Valor de saída para canais DO-, bipolar, idênticos a DO+ (Valor: 0 ou 1)		
DO[xx].LSLB Monitoring	W	Parametriz	ação do diagnóstico de linha		
[BOOL]		0	LSLB <sup>1)</sup> -Diagnóstico não é executado		
		1	LSLB <sup>1)</sup> -Diagnóstico é executado		
DO[xx].LS Monitoring with	W	Diagnóstic	Diagnóstico de linha com tensão reduzida		
reduced voltage [BOOL]		0	Nível normal da tensão do sinal		
		1	Nível reduzido da tensão do sinal		
		(Nível reduzido da tensão do sinal só atua com DO[xx].LSLB supervisão = 1!)			
DO[xx][xx].in pairs [BOOL]	W	Referência	conjunta em pares		
		(Saídas Do	(Saídas DO- formam potencial de referência conjunto)		
		0	Sem referência conjunta em pares		
		1	Referência conjunta em pares		
		Valor padrão: 0			
		Par 1 = Canal 1 [01] e Canal 2 [02]			
			nal 3 [03] e Canal 4 [04]		
			nal 5 [05] e Canal 6 [06]		
		Par 4 = Ca	nal 7 [07] e Canal 8 [08]		
1) LS/LB (curto de linha/que	ebra de f	io)			

Tabela 28: ELOP II Factory – Sinais de sistema das saídas digitais

Página 42 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

#### 4.4.5 Saídas pulsadas F3 DIO 16/8 01

Sinal de sistema	R/W	Significado				
Mod.SRS [UDINT]	R	Número de s	Número de slot (System-Rack-Slot)			
Mod. Type [UINT]	R	Tipo do mód	Tipo do módulo, valor nominal: 0x00D3 [211 dec]			
Mod. Error Code [WORD]	R	Códigos de	erro do módulo			
		0x0000	Processamento de E/S, com erros se for o caso, veja códigos de erro adicionais			
		0x0001	Sem processamento de E/S (equipamento não em RUN)			
		0x0002	Sem processamento de E/S durante o teste de iniciar			
		0x0004	Interface do fabricante em operação			
		0x0010	Sem processamento de E/S: Parametrização incorreta			
		0x0020	Sem processamento de E/S: Taxa de erros ultrapassada			
		0x0040/ 0x0080	Sem processamento de E/S: Módulo configurado não está inserido			
DO.Error Code [WORD]	R	Código de e	rro da unidade TO como um todo			
		0x0001	Erro da unidade TO como um todo			
DO[xx].Error Code	R	Código de e	rro dos canais de saída pulsada digitais individuais			
[BYTE]		0x01	Erro no módulo de saída pulsada digital			
DO[xx].Value [BOOL]	W	Valor de saí	da para canais TO:			
		0	Saída sem corrente			
		1	Saída ativada			
		Não utilizar as saídas pulsadas como saídas direcionada segurança!				

Tabela 29: ELOP II Factory - Sinais de sistema das saídas pulsadas

#### 4.5 Parametrização do diagnóstico de linha

Para o diagnóstico de linha é ativado um pulso de teste de 10 V (nível de tensão reduzido) para a duração do tempo de supervisão no circuito de saída. Este tipo de diagnóstico de linha deve ser usado principalmente para cargas ôhmicas e ôhmicas capacitivas. No caso de cargas meramente indutivas ou cargas de lâmpadas podem ocorrer mensagens de erro a respeito do curto de linha.

Para a configuração do diagnóstico de linha, os seguintes parâmetros devem estar colocados ou ajustados no SILworX, ou sinais no ELOP II Factory Hardware Management:

SILworX	ELOP II Factory	Valor
DO.LS/LB Interval	DO.LSLB Interval	Livremente ajustável 1100 s
DO.Line Monitoring Time	DO.LSLB Monitoring Time	Livremente ajustável 050 ms Padrão: 0 ms
Two-Pole [BOOL] ->	DO[xx].Two-Pole	TRUE
Line Monitoring [BOOL] ->	DO[xx].LSLB Monitoring	TRUE
DO[XX].LS Monitoring with red. voltage	DO[XX].LS Monitoring with red. voltage	TRUE

Tabela 30: Configuração diagnóstico de linha com tensão reduzida com cargas ôhmicas capacitivas

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 43 de 58

### 4.6 Variantes de ligação

Este capítulo descreve a ligação correta relacionada à segurança do equipamento.

#### 4.6.1 Conexão unipolar

Para aplicações unipolares, as saídas DO+ devem ser ligadas pelo consumidor a S- e as saídas DO-, pelo consumidor a S+.

Desta forma, nessa aplicação há 8 saídas DO+ e 8 saídas DO- à disposição.

O diagnóstico de linha não é possível com a ligação unipolar.

Uma ligação direta da saída DO+ pelo consumidor a uma saída externa L- ou uma ligação direta da saída DO- pelo consumidor a L+ não é admissível!

A ligação de cargas indutivas pode ocorrer sem diodo roda-livre no consumidor. Recomenda-se urgentemente, porém, um diodo de proteção diretamente no consumidor para a supressão de tensão parasita.

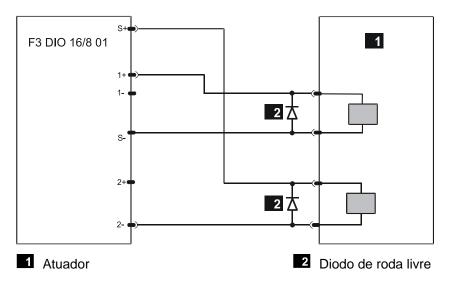


Figura 11: Ligação unipolar de um atuador a uma saída DO+ ou DO-

Página 44 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

#### 4.6.2 Conexão bipolar

No caso de aplicações bipolares, a saída DO+ e a saída DO- de um canal são necessárias. Para cada canal, uma saída DO+ está atribuída de forma fixa a uma saída DO-.

Nesse caso, estão à disposição 8 canais com no total 16 saídas.

 $\dot{1}$  Os respectivos canais para a ligação bipolar devem ser configurados para o uso bipolar pelo sinal de sistema DO[xx].2-pole[BOOL].

No caso da parametrização bipolar, nenhuma entra DI pode estar ligada a uma saída DO. Isso impediria o diagnóstico da quebra de fio.

A saída DO+ deve ser ligado através do atuador à saída DO- do mesmo canal. Saídas DO+ não podem ser ligadas entre si e saídas DO- não podem ser ligadas entre si. Exceção: Ligação em pares.

A ligação de cargas indutivas deve ocorrer com diodo roda-livre no consumidor.

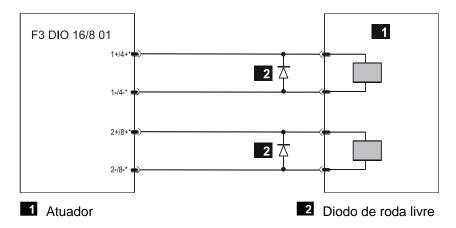


Figura 12: Ligação bipolar de um atuador

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 45 de 58

#### 4.6.3 Ligação bipolar com potencial de referência em conjunto

É possível ligar dois canais bipolares num potencial de referência em conjunto entre si para permitir desta forma o diagnóstico de linha, p. ex., em motores (2 bobinas de acionamento) ou válvulas duplas. O potencial de referência em conjunto é formado pelas saídas DO dos canais afetados. Assim, para cada par (2 canais) de parâmetros de sistema deve ser configurado  $DO[xx][xx].In\ Pairs$ . Para outras configuraçõesm veja também Tabela 23 e Tabela 28. Se o diagnóstico de linha estiver ativado nos dois canais, será efetuado nos dois canais bipolares (canal 1 e 2, canal 3 e 4, canal 5 e 6, canal 7 e 8) o diagnóstico de linha. Para este fim, parametrizar no SILworX a variável de sistema Line Monitoring [BOOL] -> em TRUE e no ELOP II Factory o sinal de sistema  $DO[xx]\ LSLB\ Monitoring$  em TRUE. Para a duração do teste no primeiro canal, o segundo canal é desligado, para não adulterar o diagnóstico de linha.

Um curto circuito entre as duas linhas DO+ não é verificado.

Erros de linha são comunicados ao usuário:

- No SILworX, isso ocorre pelas variáveis de sistema -> + Error Code [WORD] ou -> Error Code [WORD].
- No ELOP II Factory, ocorre pelos sinais de sistema DO[xx].+Error Code ou DO[xx].-Error Code.

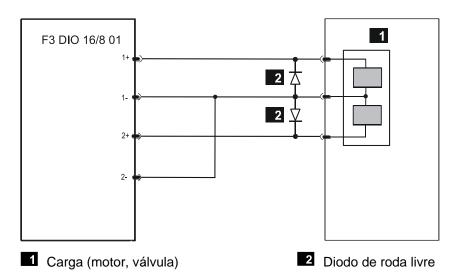


Figura 13: Ligação bipolar com potencial de referência em conjunto (ligação tripolar)

Página 46 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## 5 Operação

O Remote I/O apenas possui capacidade operacional em conjunto com um sistema de comando. Uma supervisão especial do Remote I/O não é necessária.

### 5.1 Operação

Não é necessário interagir com o Remote I/O durante a operação.

#### 5.2 Diagnóstico

Um primeiro diagnóstico ocorre pela avaliação dos diodos luminosos, veja Capítulo 3.4.1. O Remote I/O escreve entradas de diagnóstico na memória de diagnóstico do sistema de comando conectado.

#### 5.2.1 Entradas de diagnóstico

No Remote I/O há entradas de diagnóstico estendidas (veja também Capítulo *Diagnóstico* no Manual de sistema sistemas compactos HI 801 242 PT). As mesmas devem ajudar o usuário na parametrização e detecção de erros do diagnóstico de linha.

Parametrização com erro:

- · IOA: Parametrização LS/LB incorreta no par de canais
- IOA: Tempo de supervisão quebra de fio/curto de linha incorrreto: (no máximo ... ms são permitidos)
- IOA: Intervalo quebra de fio/curto de linha incorrreto: (no mínimo ... s são permitidos)
- IOA: Intervalo guebra de fio/curto de linha incorrreto: (no máximo ... s são permitidos)

As informções acima são introduzidas no diagnóstico de longo prazo e de curto prazo.

#### Erro de canal:

Para cada canal com erro há uma linha no diagnóstico. Nela é registrado o canal com erro com a saída/ramificação correspondente.

Exemplo: Canal 1 com erros nas duas ramificações

ERRO DE CANAL IO: Slot: 2 tipo de módulo de E/S:00C4 Canal:1 Status[L-Plus:0080 L-Menos:0080]

As informções acima são introduzidas apenas no diagnóstico de curto prazo.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 47 de 58

## 6 Manutenção preventiva

Na operação normal, medidas de conservação não são necessárias.

No caso de avarias, substituir o equipamento ou módulo por um de tipo idêntico, ou por um tipo de reserva autorizado pela HIMA.

A reparação do equipamento ou do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

#### 6.1 Erro

A respeito da reação de erro das entradas digitais, veja Capítulo 3.1.1.1.

A respeito da reação de erro das saídas digitais, veja Capítulo 3.1.3.1.

#### 6.1.1 A partir da versão V.6.42 do sistema operacional

Se os dispositivos de verificação detectarem erros no sistema processador, a Remote I/O entra no estado STOP\_INVALID e é colocada em RUN novamente pelo sistema de comando de nível superior. Se dentro de um minuto depois de reinicializar ocorrer um outro erro interno, o equipamento entra no estado STOP\_INVALID e permanece neste estado. Isso significa que o equipamento não processa mais os sinais de entrada e que as saídas entram no estado seguro, desenergizado. A avaliação do diagnóstico dá indícios para a causa.

#### 6.1.2 Anterior à versão V.6.42 do sistema operacional

Se os dispositivos de verificação detectarem erros no sistema processador, o equipamento automaticamente entra no estado ERROR STOP e permanece neste estado. Isso significa que o equipamento não processa mais os sinais de entrada e que as saídas entram no estado seguro, desenergizado. A avaliação do diagnóstico dá indícios para a causa.

#### 6.2 Medidas de manutenção preventiva

Para o módulo processador raras vezes as seguintes medidas são necessárias:

- Carregar o sistema operacional, se uma nova versão for necessária
- Execução a repetição da verificação

#### 6.2.1 Carregar sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional dos equipamentos.

A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os equipamentos.

Verificar antes os efeitos da versão do sistema operacional sobre o sistema com ajuda da lista de publicações de versões!

O sistema operacional é carregado pela ferramenta de programação.

Antes de carregar, o equipamento precisa estar no estado STOP (indicador na ferramenta de programação). Caso contrário, parar o equipamento.

Mais informações podem ser consultadas na documentação da ferramenta de programação.

#### 6.2.2 Repetição da verificação

Verificar os dispositivos HIMatrix e os seus componentes a cada 10 anos. Mais informações disponíveis no manual de segurança HI 800 526 PT.

Página 48 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 7 Colocação fora de serviço

O equipamento é colocado fora de serviço ao retirar a alimentação com tensão. Depois disso, os bornes de encaixe aparafusados para as entradas e saídas e os cabos Ethernet podem ser retirados.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 49 de 58

# 8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMatrix devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMatrix nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

Página 50 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

# 9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMatrix colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 51 de 58

Página 52 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

## **Anexo**

### Glossário

Conceito	Descrição
ARP	·
ANE	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços de rede a endereços de hardware
Al	Analog Input, Entrada analógica
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check, Soma de verificação
DI	
	Digital Input, Entrada digital
DO	Digital Output, Saída digital
EMC	ElectroMagnetic Compatibility – Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge, descarga eletrostática
FB	Fieldbus, barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache, linguagem de bloco funcional
FTA	Field Termination Assembly
FTT	Fault Tolerance Time - Tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens de status e de falhas
IEC	International Electrotechnical Commission: Normas internacionais para eletrotécnica
MAC Address	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3),
	PC com SILworX
PE	Protective Earth: Terra de proteção
PELV	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System, Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Variável/sinal de sistema, fornece valores, p. ex., ao programa de aplicação
Rack ID	Identificação de um suporte básico (número)
Non-reactive/	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor). Uma
sem	ligação de entrada é chamada de sem efeito de retroalimentação se ela não
retroalimentação	interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada.
R/W	Read/Write (Ler/Escrever, título de coluna para tipo de variável/sinal de sistema)
SB	Systembus, (módulo do) barramento de sistema
SELV	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção
SFF	Safe Failure Fraction, Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para sistemas HIMatrix
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
S.R.S	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
W	Write: Variável/sinal de sistema, é alimentado com valores, p. ex., do programa de aplicação
Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo do watchdog, o módulo ou programa entre em parada por erro.
WDT	Watchdog Time
	<u>. J</u>

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 53 de 58

Lista de f	iguras	
Figura 1:	Conexões nas entradas digitais direcionadas à segurança	12
Figura 2:	Estrutura principal de fontes de alimentação com tampão e sem tampão	13
Figura 3:	Estrutura principal fontes de alimentação com tampão e sem tampão	13
Figura 4:	Line Control	14
Figura 5:	Diagrama de blocos de saídas digitais bipolares	15
Figura 6:	Placa de identificação, como exemplo	18
Figura 7:	Visão frontal	19
Figura 8:	Diagrama de blocos	19
Figura 9:	Adesivo endereço MAC - exemplo	23
Figura 10:	Placa para requisitos Ex	31
Figura 11:	Ligação unipolar de um atuador a uma saída DO+ ou DO-	44
Figura 12:	Ligação bipolar de um atuador	45
Figura 13:	Ligação bipolar com potencial de referência em conjunto (ligação tripolar)	46

Página 54 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

Lista de t	abelas	
Tabela 1:	Variantes do sistema HIMatrix	7
Tabela 2:	Documentos adicionalmente em vigor	8
Tabela 3:	Requisitos de ambiente	10
Tabela 4:	Números de peça	17
Tabela 5:	Indicador de tensão de operação	20
Tabela 6:	Indicação dos LEDs de sistema	21
Tabela 7:	Indicador Ethernet	22
Tabela 8:	Indicador LEDs de E/S	22
Tabela 9:	Características das interfaces Ethernet	23
Tabela 10:	Portas de rede utilizadas	23
Tabela 11:	Carga de corrente admissível das saídas digitais	24
Tabela 12:	Dados do produto F3 DIO 16/8 01	25
Tabela 13:	Dados técnicos das entradas digitais	25
Tabela 14:	Dados técnicos das saídas digitais	26
Tabela 15:	Dados técnicos das saídas pulsadas	26
Tabela 16:	Certificados	27
Tabela 17:	Pinagem das entradas digitais	28
Tabela 18:	Pinagem das saídas digitais	29
Tabela 19:	Opções de configuração com saídas digitais	30
Tabela 20:	Pinagem das saídas pulsadas	30
Tabela 21:	SILworX – Parâmetros de sistema das entradas digitais, registro Module	34
Tabela 22:	SILworX – Parâmetros de sistema das entradas digitais, registro DI 16 LC: Channe	ls 34
Tabela 23:	SILworX – Parâmetros de sistema das saídas digitais, registro Module	36
Tabela 24:	SILworX – Parâmetros de sistema das saídas digitais, registro DO 8 03: Channels	37
Tabela 25:	SILworX – Parâmetros de sistema das saídas pulsadas, registro Module	38
Tabela 26:	SILworX – Parâmetros de sistema das saídas pulsadas, registro Channels	38
Tabela 27:	ELOP II Factory – Sinais de sistema das entradas digitais	40
Tabela 28:	ELOP II Factory – Sinais de sistema das saídas digitais	42
Tabela 29:	ELOP II Factory – Sinais de sistema das saídas pulsadas	43
Tabela 30:	Configuração diagnóstico de linha com tensão reduzida com cargas ôhmicas capacitivas	43

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 55 de 58

## Índice remissivo

Número de peça17	Saida digital	
Reações de erro	bipolar4	15
entradas digitais14	unipolar4	14
	SRS1	17
safe <b>ethernet</b> 23	Surge2	29

Página 56 de 58 HI 800 539 PT Rev. 1.00

HI 800 539 PT Rev. 1.00 Página 57 de 58



HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107